

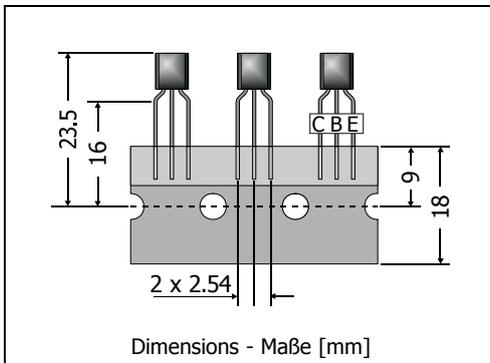
## 2N5400 / 2N5401

PNP

**General Purpose Si-Epitaxial Planar Transistors**  
**Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz**

PNP

Version 2006-06-17


 Power dissipation  
 Verlustleistung

625 mW

 Plastic case  
 Kunststoffgehäuse

 TO-92  
 (10D3)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.18 g

 Plastic material has UL classification 94V-0  
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

 Standard packaging taped in ammo pack  
 Standard Lieferform getupet in Ammo-Pack
Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

			2N5400	2N5401
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- $V_{CE0}$	120 V	150 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- $V_{CBO}$	130 V	160 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- $V_{EBO}$	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	625 mW <sup>1)</sup>	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- $I_C$	600 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- $I_{CM}$	1 A	
Base current – Basisstrom		- $I_B$	100 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	-55...+150°C	

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

			Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>2)</sup>					
- $I_C = 1\text{ mA}$ , - $V_{CE} = 5\text{ V}$	2N5400	$h_{FE}$	30	–	–
- $I_C = 10\text{ mA}$ , - $V_{CE} = 5\text{ V}$		$h_{FE}$	40	–	180
- $I_C = 50\text{ mA}$ , - $V_{CE} = 5\text{ V}$		$h_{FE}$	40	–	–
- $I_C = 1\text{ mA}$ , - $V_{CE} = 5\text{ V}$	2N5401	$h_{FE}$	50	–	–
- $I_C = 10\text{ mA}$ , - $V_{CE} = 5\text{ V}$		$h_{FE}$	60	–	240
- $I_C = 50\text{ mA}$ , - $V_{CE} = 5\text{ V}$		$h_{FE}$	50	–	–
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
- $V_{CB} = 100\text{ V}$ , (E open)	2N5400	- $I_{CBO}$	–	–	100 nA
- $V_{CB} = 120\text{ V}$ , (E open)	2N5401	- $I_{CBO}$	–	–	50 nA
- $V_{CB} = 100\text{ V}$ , $T_j = 100^\circ\text{C}$ , (E open)	2N5400	- $I_{CBO}$	–	–	100 $\mu\text{A}$
- $V_{CB} = 120\text{ V}$ , $T_j = 100^\circ\text{C}$ , (E open)	2N5401	- $I_{CBO}$	–	–	50 $\mu\text{A}$

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

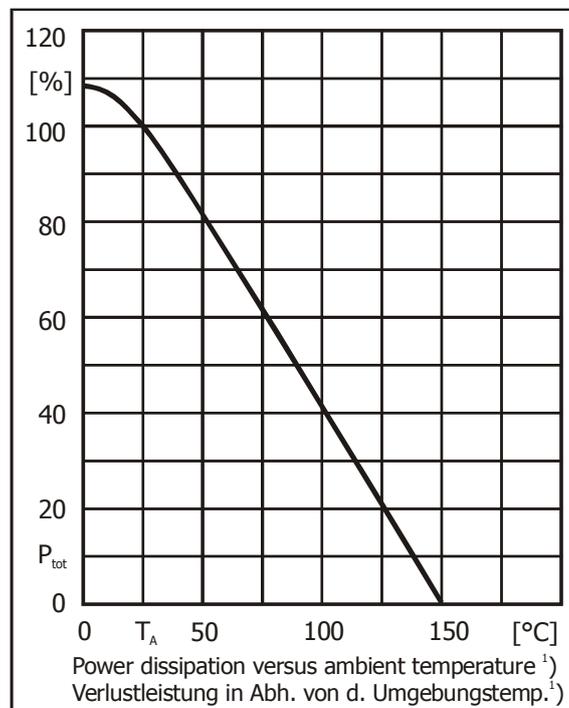
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

2 Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

 Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Emitter-Base-cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom - $V_{EB} = 3\text{ V}$ , (C open)	- $I_{EBO}$	–	–	50 nA
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>2)</sup> - $I_C = 10\text{ mA}$ , - $I_B = 1\text{ mA}$ - $I_C = 50\text{ mA}$ , - $I_B = 5\text{ mA}$	- $V_{CEsat}$ - $V_{CEsat}$	– –	– –	0.2 V 0.5 V
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>2)</sup> - $I_C = 10\text{ mA}$ , - $I_B = 1\text{ mA}$ - $I_C = 50\text{ mA}$ , - $I_B = 5\text{ mA}$	- $V_{BEsat}$ - $V_{BEsat}$	– –	– –	1.0 V 1.0 V
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz - $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 10\text{ mA}$ , $f = 50\text{ MHz}$	$f_T$	100 MHz	–	400 MHz
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität - $V_{CB} = 10\text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$	$C_{CBO}$	–	–	6 pF
Noise figure – Rauschzahl - $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 200\ \mu\text{A}$ , $R_S = 10\ \Omega$ , $f = 1\text{ kHz}$	2N5400 2N5401 F F	– –	– –	– 8 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	$R_{thA}$	< 200 K/W <sup>1)</sup>		
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		2N5550 / 2N5551		



2 Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden